

**In tre tappe,  
l'Embedded  
Roadshow  
di Contradata  
ha permesso di  
fare il punto sullo  
stato dell'arte  
e gli sviluppi  
futuri delle  
soluzioni  
embedded.**



## Prospettive Embedded

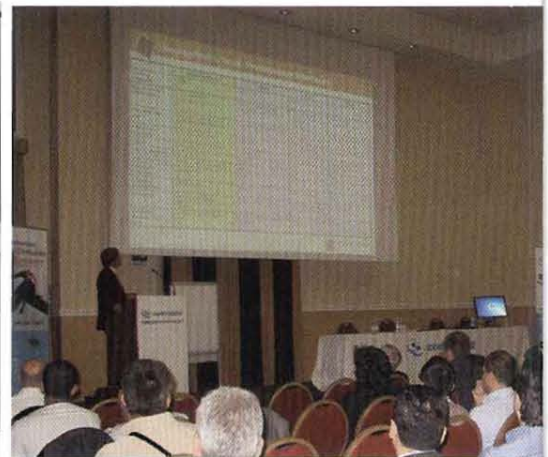
di Lorenzo Memeno

Forte la risposta del mercato italiano ai tre appuntamenti fissati nei giorni dal 10 al 12 maggio a Milano, Bologna e Vicenza da Contradata: ben 180 persone hanno risposto all'invito all'Embedded Roadshow, un tour di seminari per illustrare il presente e il futuro delle soluzioni embedded. Il team di Contradata, guidato dall'amministratore delegato Gianni Damian, ha presentato le ultime novità in materia di sistemi embedded, PC industriali, reti industriali e interfacciamento video. I riflettori erano puntati, tra l'altro, sulla rivoluzionaria tecnologia Fusion dei nuovi processori serie G di AMD: presente all'evento Aurelius Wosylus, Regional Sales Manager EMEA, Embedded Business Unit di AMD. "Aggiornare il pubblico sulle tematiche tecniche e sulle

evoluzioni più recenti è fondamentale e l'affluenza all'Embedded Roadshow lo ha dimostrato", ha sottolineato Alessandro Damian, Marketing Manager di Contradata. "Ancora una volta si è confermata valida la scelta strategica della nostra azienda, che da tempo è andata oltre il ruolo di puro distributore per diventare sempre più un partner tecnologico che fornisce servizi di sviluppo ai propri clienti. Senza una capacità di supporto completa sul fronte dell'hardware, del firmware e del software, non si va molto lontano". Tra le proposte da congatec AG, casa tedesca leader nel mercato embedded, figura la linea di prodotti COM Express basati su piattaforma AMD serie G.

Grazie all'integrazione della tecnologia AMD Fusion, lo standard COM Express viene potenziato con un'architettura di processore completamente nuova che unifica processore e core grafico in un package compatto. "La tecnologia AMD Fusion contribuirà

all'allargamento della famiglia di Computer-on-Module, con un occhio di riguardo alle applicazioni embedded con esigenze elevate di elaborazione grafica.



Nei giorni dal 10 al 12 maggio a Milano, Bologna e Vicenza l'Embedded Roadshow di Contradata ha evidenziato lo stato dell'arte e gli sviluppi futuri delle soluzioni embedded.

all'allargamento della famiglia di Computer-on-Module con un occhio di riguardo alle applicazioni embedded con esigenze elevate di elaborazione grafica", ha spiegato Alessandro Damian: "I nostri clienti potranno così contare su una gamma completa di prestazioni su un'unica piattaforma, che semplifica notevolmente la progettazione di sistemi in linea con le specifiche esigenze applicative di ciascun cliente". Oltre a offrire notevoli miglioramenti in termini di prestazioni e scalabilità, l'adozione della tecnologia AMD Fusion assicura la continuità futura dei formati ETX e XTX, "orfani" del chipset 855 di Intel.

